改修工事工程表（案）

改修工事項目番号	項目	工期（ヵ月）	令和5年度				令和6年度												令和7年度												令和8年度											
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
イベント			仮契約締結		事業契約締結																							ｱｼﾞｱ大会ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ1月以降							ｱｼﾞｱ大会						
事前調査・設計等																																										
1	大規模空間天井の天井脱落対策	18																																								
2	蛍光灯など全灯具の省エネ改修	18								プール部分以外				大規模空間天井工事との取り合いで進行																												
3	大型映像装置等の改修	18※								プール部分以外				大規模空間天井工事との取り合いで進行																												
4	特殊音響装置の改修	18※								プール部分以外				大規模空間天井工事との取り合いで進行																												
5	水泳競技運営システム設備の改修	18※								プール部分以外		大規模空間天井工事との取り合いで進行																														
6	入退場管理システム設備の改修	3※								工事期間月3ヵ月程度を想定。大規模空間天井の天井脱落対策工事期間内で、完了する。																																
7	エレベーターの安全性に関する改修	2																																								
8	選手招集室等の空調改修	3								工事期間月3ヵ月程度を想定。大規模空間天井の天井脱落対策工事期間内で、完了する。																																
9	ドライエリアからの搬出入機能追加	1								工事期間月3ヵ月程度を想定。大規模空間天井の天井脱落対策工事期間内で、完了する。																																
10	プール可動床の改修	9								製作、取外し等									大規模空間天井工事との取り合いで進行																								
11	清掃工場余熱利用の蒸気受入計量器と区分弁、及び電力高圧キャビネットの設置	1								工事期間1ヵ月以内を想定。大規模空間天井の天井脱落対策工事期間内で、完了する。																																
12	機能低下の回復を目的とした改修	各々1								各工事において工事期間1ヶ月以内を想定。大規模空間天井の天井脱落対策工事期間内で、完了する。																																

※半導体の長期的な需要過多の情勢により予測することが難しいため、製品の納期は見込んでおりません。